



BP2861XJ

非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片

概述

BP2861

BPS Confidential



BP2861XJ

非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片

芯片名称



订购型号	封装	包装形式	打印
BP2861XJ	SOP7	编带 4,000 颗/盘	BP2861 XXXXXYX WXXXXYJ

管脚封装

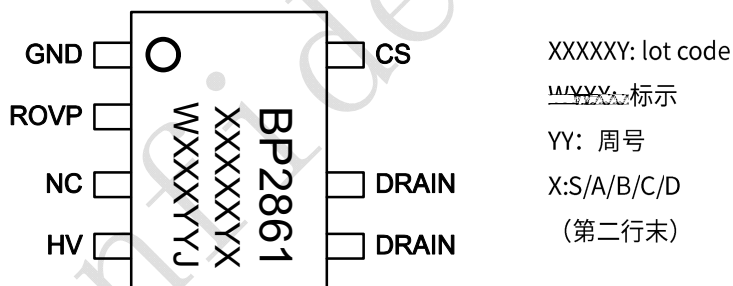


图 7 管脚封装图

管脚描述

管脚号	管脚名称	描述
1	GND	芯片地
2	ROVP	OVP 设置引脚
3	NC	无连接
4	HV	芯片高压供电端
5,6	DRAIN	非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片
7	CS	电流采样端，采样电阻接在 CS 和 GND 端之间



BP2861XJ

非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片

免责声明

晶丰明源尽力确保本产品规格书内容的准确和可靠，但保留在没有通知的情况下，修改规格书内容的权利。

本产品规格书未包含任何针对晶丰明源或第三方所有的知识产权的授权。针对本产品规格书所记载的信息，晶丰明源不做任何明示或暗示的保证，包括但不限于对规格书内容的准确性、商业上的适销性、特定目的的适用性或者不得侵犯第三方合法权益等。晶丰明源不对任何第三方因使用本产品规格书而遭受的任何损失或损害承担责任。